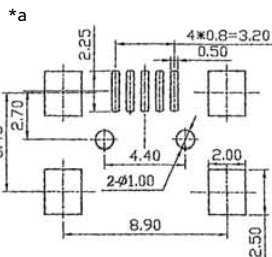
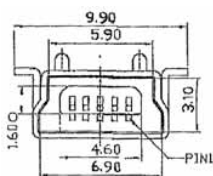
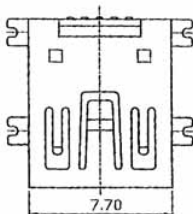
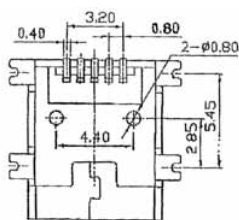
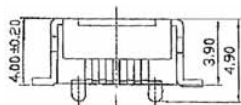



SMT


*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen
 printed circuit board layout, components side view
 modèle de la carte imprimée, vue dur côté à équiper

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
2486 01	5	200	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
 The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
 L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).

2486 01

Mini-USB-Einbaukupplung Typ B, 5-polig, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten, Surface-Mount-Technik (SMT)

1. Werkstoffe

Kontaktfeder vergoldet
 Gehäuse vernickelt

2. Mechanische Daten

Kontaktierung mit Mini-USB-Stecker 2480

3. Elektrische Daten

Durchgangswiderstand ≤ 50 mΩ
 Bemessungsstrom 0,5 A
 Bemessungsspannung 5 V AC
 Prüfspannung 100 V/60 s
 Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ

2486 01

Mini USB chassis socket type B, 5 poles, angular version, for printed circuit boards, surface mounting technology (SMT)

1. Materials

Contact spring gold-plated
 Housing nickeled

2. Mechanical data

Mating with mini USB plug 2480

3. Elektrische Daten

Contact resistance ≤ 50 mΩ
 Rated current 0,5 A
 Rated voltage 5 V AC
 Test voltage 100 V/60 s
 Insulation resistance ≥ 1 GΩ

2486 01

Embase femelle USB type B mini, 5 pôles, version angulaire, pour cartes imprimées, technologie des montages en surface (SMT)

1. Matériaux

Ressort de contact doré
 Boîtier nickelé

2. Caractéristiques mécaniques

Raccordement avec connecteur mâle mini USB 2480

3. Elektrische Daten

Résistance de contact ≤ 50 mΩ
 Courant assigné 0,5 A
 Tension assignée 5 V AC
 Tension d'essai 100 V/60 s
 Résistance d'isolation ≥ 1 GΩ